

PCB 叠层当中的"假八层"是什么意思呢?

大家在进行 PCB 设计的时候都是需要对我们的板子选择叠层方案的,一个好的层叠方案能使我们的信号质量变好,板子性能也会更稳定等等,大家可能或多或少的接触过多层板,也就是两层往上的板子,那么大家在做六层板的时候是否有听过"假八层"的说法,"假八层"是什么意思呢?他到底是六层还是八层呢?我们在搞清楚这个问题之前需要先了解一下以下两个知识点。

一、PCB 的叠层知识

我们的 PCB 板通常是有芯板,铜箔,半固化片(又称 PP 片)以及阻焊油组成的。

芯板:由铜箔、固态树脂材料和玻璃纤维组成,制作 PCB 的基础材料,具有一定的硬度及厚度,并且两个表层都有铜箔。

半固化片 (PP 片): 主要由树脂和增强材料组成,增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型,而制作多层印制板所使用的半固化片(黏结片)大多是采用玻纤布做增强材料。

二、PCB 的阻抗基础知识

我们简单了解完我们的板子组成之后,下面还需要了解一个知识点,那就是"阻抗"。随着信号传送速度迅猛的提高和高频电路的广泛应用,对印刷电路板也提出了更高的要求。印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确、无干扰、噪音的传输信号。阻抗匹配在高频设计中是很重要的,阻抗匹配与否关系到信号的质量优



深圳市凡亿电路科技有限公司

地址:深圳市福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋32030

电话: 0755-33548699

邮箱: cad@fanypcb.com

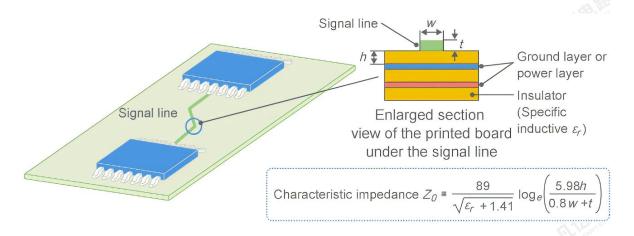


微信扫码联系客服

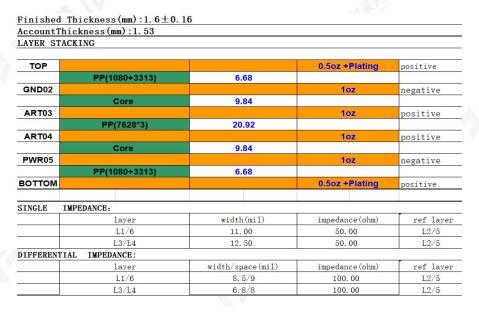


劣。而阻抗匹配的目的主要在于传输线上所有高频的微波信号皆能到达负载点,不会有信号反射回源点。

通常影响我们阻抗的因素主要有板材,介电常数,铜厚,阻焊油,线宽等等,如果是差分线那么差分线之间的距离也会影响阻抗。一般介质厚度,差分线之间的间距和阻抗成正比关系,铜厚,线宽和阻抗成反比关系,一般阻焊油刷上去也会减小我们的阻抗值。



我们知道这些知识之后就可以进入主题了,什么是"假八层":





深圳市凡亿电路科技有限公司

地址:深圳市福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋32030

电话: 0755-33548699 邮箱: cad@fanypcb.com



微信扫码联系客服

凡亿电路, 您研发的最佳合作伙伴

凡亿电路 www.fany-eda.com

上图所示是一个 1.6mm 板厚六层板的叠层,他内部有两个芯板,一二层与五六层的 pp 片厚度为 6.68mil, core 厚度是 9.84mil, 芯板与芯板之间有三张 pp 片因此厚度达到 了 20.92mil, 我们用此叠层设计 PCB, 如果我们板子上面有很多阻抗线的情况下这个时候我们经过计算会发现表底层需要控 50om 单端的情况下线宽是 11mil, 100om 差分其线宽线距为 8.5mil/9mil, 而内层 50om 单端线宽达到了 12.50mil, 差分线宽线距为 6.8mil/8mil,

这个线宽大小无疑增大了我们的设计难度,甚至很有可能设计不出来,所以我们可以通过更改叠层的方法实现降低线宽和满足阻抗的要求,从上面介绍的阻抗知识当中我们了解到介质厚度和阻抗值成正比关系,所以我们如果要减小表层的线宽则可以通过减少表层与第二层之间的 pp 片数量以及选用更薄的 pp 片类型来减小介质厚度,此时介质厚度减小,阻抗值也会随之小,那么这时可以减小线宽来达到我们的目标阻抗值,由于叠层的对称性所以底层也是通过此方法减小线宽。

第三层是参考第二层和第五层的,其中第三层离第二层 GND 平面比较近,第五层离第三层比较远,我们主要是参考第二层 GND 平面,受第二层的影响多一点,所以我们可以通过更改芯板的类型减小 core 的值,介质厚度减小了,第三层的相同线宽的情况下阻抗值越小,那么我们要达到目标阻抗值也是一样减小线宽就可以了,这样内层也实现了减小线宽和满足阻抗的要求了,第四层也是如此,但是这个时候我们会发现,一二层和五六层之间的 pp 片都变薄了,芯板也变薄了,这个时候要达到目标板厚就只能在芯板与芯板之间增加厚度了,我们可以增加 pp 片的数量来达到增厚的目的,但是我们不能一直增加

Recyclable

深圳市凡亿电路科技有限公司

地址:深圳市福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋32030

电话: 0755-33548699

邮箱: cad@fanypcb.com



微信扫码联系客服

凡亿电路,您研发的最佳合作伙伴



pp 片的数量,一般最多只能用三张 pp 片,数量过多的情况下在板子压合的时候板子会出现滑片的风险,我们上面已经介绍了芯板和 pp 片的组成 ,都含有树脂和玻璃纤维,但是芯板的两侧有各有一块铜箔,我们可以在芯板与芯板之间再加一块"芯板"来满足我们的板厚要求,但是这块"芯板"我们是把两侧的铜箔是去掉的。新的叠层如下图所示

Finished	Thickness (mm): 1.6 ± 0.1	6		
AccountT	hickness(mm):1.53	(2)		
LAYER ST	ACKING			
	Co.		ν.	ex.
TOP			0.5oz +Plating	positive
	PP(3313)	3.76		,
GND02		2000	1oz	negative
	Core	3.94	- ONDO	3
ART03			1oz	positive
	PP(1080*2+0.71+1080*2)	38.38		<u> </u>
ART04		2000	1oz	positive
0 1111111	Core	3.94	4475.00	
PWR05			1oz	negative
	PP(3313)	3.76		×
воттом			0.5oz +Plating	positive
SINGLE	IMPEDANCE:			
Y Y	layer	width(mil)	impedance(ohm)	ref layer
	L1/6	5.70	50.00	L2/5
	L3/L4	5.30	50.00	L2/5
DIFFEREN	TIAL IMPEDANCE:		\$6 4	100
0 //	layer	width/space(mil)	impedance(ohm)	ref layer
	L1/6	4.1/8.2	100.00	L2/5
	L3/L4	4.1/8.2	100.00	L2/5

(假八层)

这时我们发现表底层的 50om 单端线宽是 5.7mil, 100om 差分线宽线距为 4.1mil/8.2mil, 内层 50om 阻抗单端线宽 5.3mil, 100om 差分间距为 4.1mil/8.2mil 这个线宽对常规设计来说一般都是可以满足的,那么我们可以对比一下这两个叠层,你会 发现他们之间的差异就是 core 是变薄了,然后一二层和五六层的 pp 片也变薄了,芯板 和芯板之间多了一个两侧不带铜箔的芯板,那么一般这种叠层我们称之为"假八层"。



深圳市凡亿电路科技有限公司

地址:深圳市福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋32030

电话: 0755-33548699 邮箱: cad@fanypcb.com



微信扫码联系客服



了解完他们之间的不同后那么我们也可以总结一下他们之间的优缺点:

1、在需要阻抗的情况下,我们采用假八层的设计可以减小我们的设计线宽,从而满足我们的设计要求。

2、在六层板叠层第三层和第四层走线的情况下采用假八层的设计可以减小第三层和第四层之间的串扰,因为第三层和第四层是相邻层,都要走线的话,两层之间太薄的情况下会产生串扰,影响信号质量,所以我们假八层的设计加大了这两者的距离,串扰会相对来说会比较小,但是我们也需要注意的是,有相邻布线层的情况下,我们要采用"垂直布线",即走线一层走水平的,另一层走垂直的。

3、由于材料的增加从而导致我们的成本也会相应的提高,假八层是比六层贵的,但是比八层便宜。

以上就是本次要介绍的知识点了,相信大家在阅读完成之后对什么是假八层也有一个基本概念了。



深圳市凡亿电路科技有限公司

地址:深圳市福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋32030

电话: 0755-33548699 邮箱: cad@fanypcb.com







高端PCB设计与制造







扫码联系我们

深圳凡亿电路科技有限公司

Layout 设计中心:

地址:长沙麓谷高新区新长海中心 A1 栋 301

电话: 郑先生, 13142188866 (微信同号)

PCB 生产中心:

工厂地址:广东省深圳市宝安区沙井镇沙头裕民路6号

电话: 龙经理, 18664687805 (微信同号)

网址: www.fany-eda.com



助力电子工程师设计效率提高



扫码关注我们



扫码联系我们

深圳市亿浩云创科技有限公司

地址:广东省深圳市福田区彩云路盛世家园二期 2 栋 21C

电话: 郑先生, 15989478308 (微信同号)

网址: www.iclib.com



深圳市凡亿电路科技有限公司

地址:深圳市福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋32030

电话: 0755-33548699 邮箱: cad@fanypcb.com



微信扫码联系客服

凡亿电路,您研发的最佳合作伙伴